

展馆布局图



慕尼黑上海电子展

E4, E5, E6, C2, C3, C4, C5

- 1-10** 企业品牌馆
- E4** 未来汽车科技园
- E5** 智慧工厂科技园
- E6** 物联网科技园
- E6 & C5** 连接器、开关、线束线缆
- E5 & C4** 无源元件
- E5** 分销商
- E4 & C4** 半导体及IC
- E4** 电源
- E4** 微纳米及传感技术
- E4** 测试测量
- C2** PCB印刷电路板



慕尼黑上海电子生产设备展

W1, E1, E2, E3, C1, C2, C3

- 1-10** 企业品牌馆
- E3** 线束加工技术
- E3** 连接器制造技术
- E3** 元器件制造
- E2 & C1** 表面贴装技术
- E2** SiP技术
- E1** 机器人及集成商
- E1** 智能物流仓储
- E1** PLC
- E1** 软件&系统
- E1** 工业传感器
- E1 & C1** 自动化及运动控制
- W1 & C1** 点胶注胶
- W1 & C1** 化工材料
- C2** 电子制造服务

*以4月份公布为准。主办方有最终解释权。

Hall assignment



electronica China | E4, E5, E6, C2, C3, C4, C5

- 1-10** Corporate Brand Halls
- E4** Future Automobile Hi-Tech Park
- E5** Smart Factory Hi-Tech Park
- E6** IoT Hi-Tech Park
- E6 & C5** Switch & Interconnection Technology
- E5 & C4** Passive Components
- E5** Distributor
- E4 & C4** Semiconductors & IC
- E4** Power Suppliers
- E4** Micronano Systems & Sensor Technology
- E4** Test & Measurement
- C2** PCB

productronica China | W1, E1, E2, E3, C1, C2, C3

- 1-10** Corporate Brand Halls
- E3** Cable Processing Manufacturing
- E3** Connector Manufacturing
- E3** Components Manufacturing
- E2&C1** SMT
- E2** SiP
- E1** Robots & Integrators
- E1** Intelligent Logistics
- E1** PLC
- E1** Softwares & Systems
- E1** Industrial Sensors
- E1&C1** Automation & Motion Control
- W1&C1** Dispensing
- W1&C1** Chemical Materials
- C2** EMS

* Final layout will be released in April. The organizer reserves the right of final interpretation.